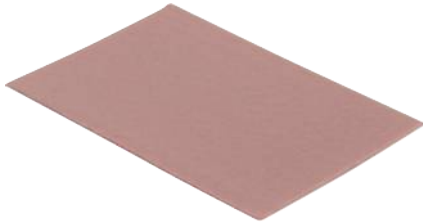


**Technische Daten**

**Mechanische Daten**

Material	TGF-HSS-NS (silikonfrei)
Wärmeleitfähigkeit	2,0 W/m K
Verpackungseinheit	1 Stück



- Verbesserung der Wärmeabführung zwischen Sensor und Montagebasis

